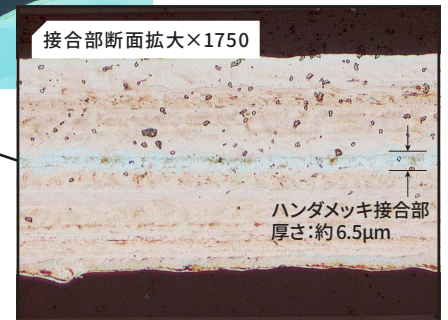
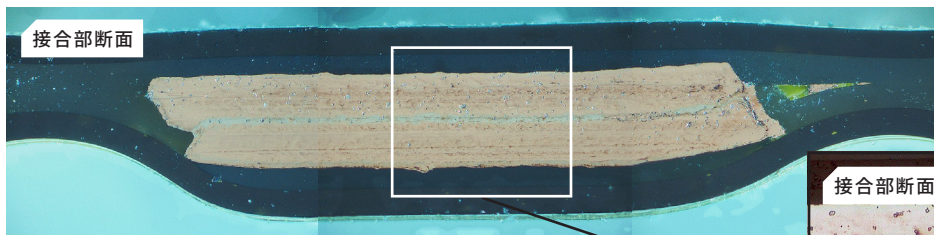
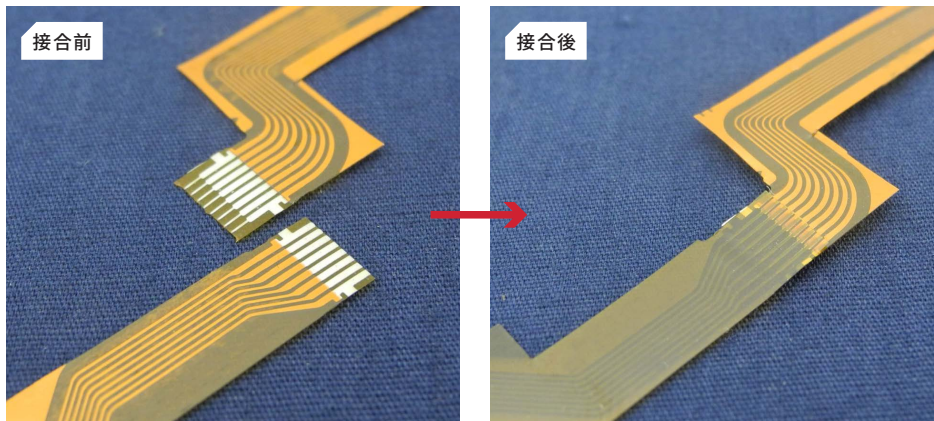




Bonding ボンディング

FPCのクリップ合金 音波接合



Product used 使用する装置

15MZs



AP-J-0036A4-2025032601